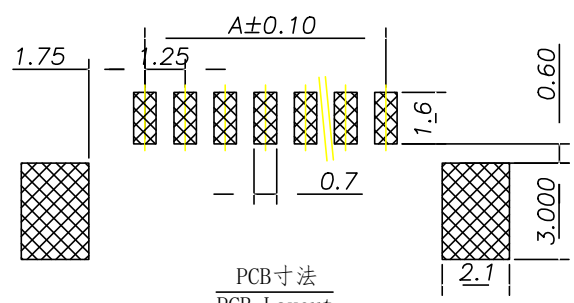
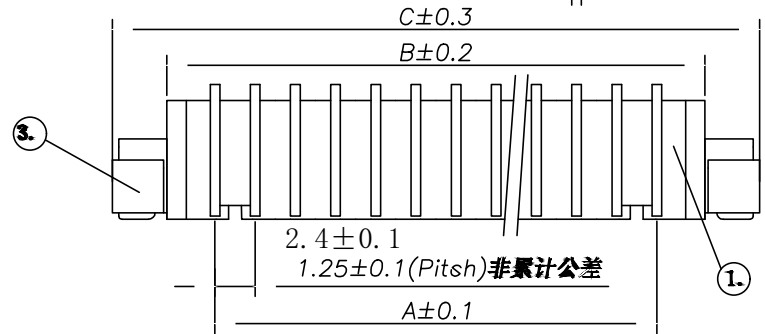
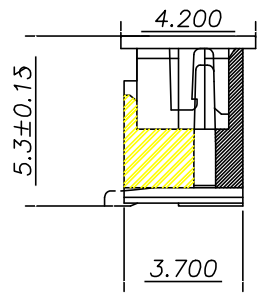
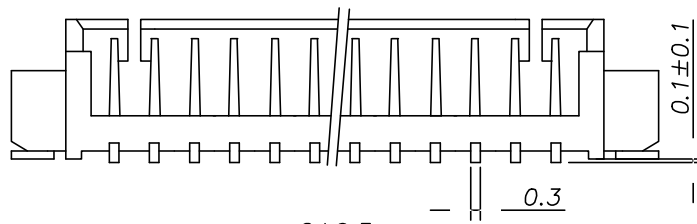
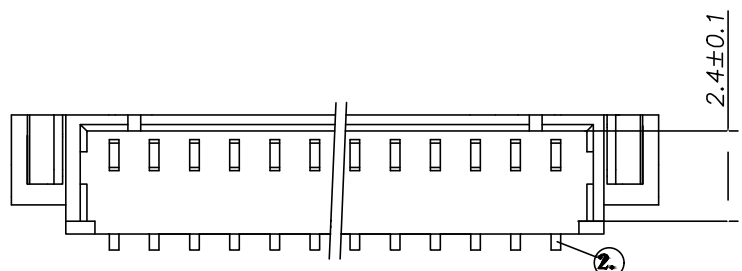


15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



PCB寸法
PCB Layout

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象
- 2、温度范围:-25℃~85℃;
- 3、额定电压:200v, AC,DC(等效);
- 4、接触电阻:≤0.03;
- 5、绝缘电阻:≥1000M
- 6、耐压:1000v, AC/minute.

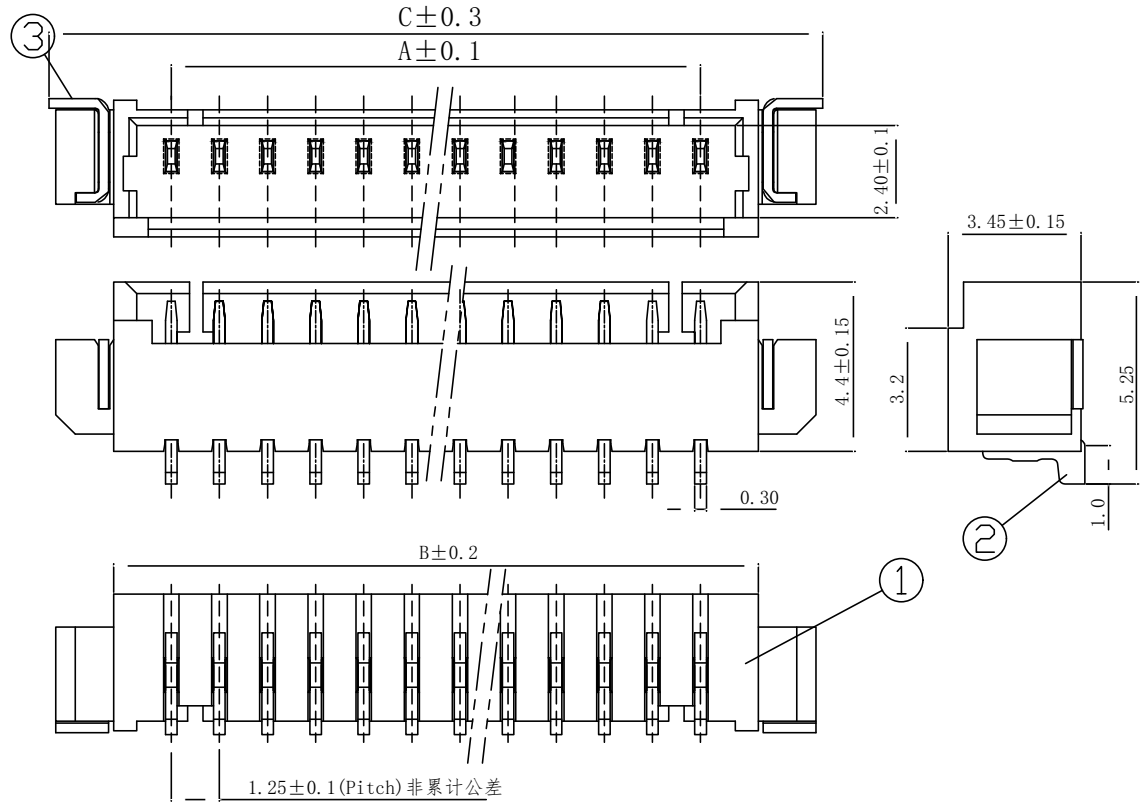
Pin位	A	B	C
2	1.25	4.25	7.65
3	2.5	5.5	8.9
4	3.75	6.75	10.15
5	5	8	11.4
6	6.25	9.25	12.65
7	7.5	10.5	13.9
8	8.75	11.75	15.15
9	10	13	16.4
10	11.25	14.25	17.65
11	12.5	15.5	18.9
12	13.75	16.75	20.15
13	15	18	21.4
14	16.25	19.25	22.65
15	17.5	20.5	23.9
16	18.75	21.75	25.15

未注公差				HWT 广州市恒炜电子有限公司 GuangZhou HengWei Electronic Co.,Ltd			
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120	单位	比例	Design Units	SIZE 页码
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	MM Only	—	METRIC	A4 1
制作 审核 批准				材料	Part No		
姚灿瑜 陈小波 王日和				品名	1251WR-PIN (SMT)		
				见图解			

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

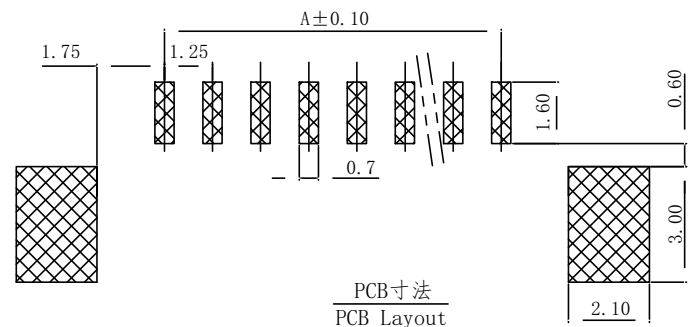


15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围:-25℃~85℃;
 - 3、额定电压:200V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻:≤0.03Ω;
 - 5、绝缘电阻:≥1000MΩ;
 - 6、耐压:1000V, AC/minute

Pin	A	B	C
2	1.25	4.25	7.65
3	2.5	5.5	8.9
4	3.75	6.75	10.15
5	5	8	11.4
6	6.25	9.25	12.65
7	7.5	10.5	13.9
8	8.75	11.75	15.15
9	10	13	16.4
10	11.25	14.25	17.65
11	12.5	15.5	18.9
12	13.75	16.75	20.15
13	15	18	21.4
14	16.25	19.25	22.65
15	17.5	20.5	23.9
16	18.75	21.75	25.15



3	141-0200-005	薄片 Fitting Nail	铜	2	电镀(锡): 整个表面电镀30u"MIN, 厚度80u"MIN.
2	141-0100-004	螺钉 Contact	铜	nx1	电镀(锡): 整个表面电镀30u"MIN, 厚度80u"MIN.
1	141-0300-003	基板 Wafer	LCP	1	枪
序号	图号	名称	材料	数量	附注

未注公差

>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

HWT 广州市恒炜电子有限公司
GuangZhou HengWei Electronic Co.,Ltd

单位	比例	Design Units	SIZE	页码
MM Only	—	METRIC	A4	2

制作 审核 批准

材料	Part No
见图解	品名

1251WR-PIN (SMT)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1